PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 58153412 A

(43) Date of publication of application: 12.09.83

(51) Int. CI

H03H 9/17

(21) Application number: 57036166

(22) Date of filing: 08.03.82

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

INOUE TAKESHI MIYASAKA YOICHI

(54) PIEZO-ELECTRIC THIN FILM COMPOSITE VIBRATOR

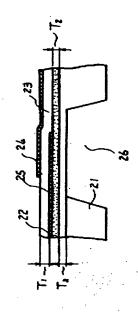
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a stable vibrator in both VHF and UHF bands by forming plural thin film layers consisting of piezo-electric materials of which temperature characteristics are different respectively on a silicon thin film.

CONSTITUTION: Boron is doped at a high density on a Si substrate of which surface is 100 and an SiO_2 film is formed on the Si substrate 21 by a sputtering method. Subsequently, an Si_3N_4 film is formed on the back of the Si substrate 21 by CVD method and the Si substrate 21 is etched through the mask of the Si_3N_4 film to form a hollow 26. Through the undercoat of Cr, Au is evaporated on the SiO_2 film to form a lower electrode. Then a ZnO film 23 is formed on the lower electrode by sputting method and an upper electrode 24 consisting of Al is formed on the ZnO film 23 by lift-off means. The film thickness ratio of the ZnO, Si and SiO_2 films is fixed so as to be a zero temperature factor. Thus the generation of cracks during the production of the titled vibrator can be prevented by using Si as the substrate

and adopting a composite structure.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



¹⁹ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭58-153412

1 Int. Cl.³H 03 H 9/17

識別記号

庁内整理番号 7190-5 J

砂公開 昭和58年(1983)9月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈圧電薄膜複合振動子

②特

願 昭57-36166

@出

願 昭57(1982)3月8日

の発 明 者 井上武さ

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内 仍発 明 者 宮坂洋一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 1

1 発明の名称

正電器膜複合摄動子

2.特許請求の範囲

(1) シリコン薄膜、 8iO₁薄膜、 ZnO 圧電準製からなり、 SiO₂ 薄膜がシリコン薄膜と ZnO 薄膜との間に位置するような多層構造の振動部位をもち、周縁部をシリコン基板によって支持された厚み振動圧電振動子において、 ZnO 薄膜の厚さを T₁、8iO₂ 薄膜の厚さを T₂、8i薄膜の厚さを T₃ とし、 ZnO 薄膜と Si 薄膜との膜厚比 T₂/T₁ を X、 ZnO 薄膜と Si Q 薄膜との膜厚比 T₂/T₁ を Y と置き換えたときに、 基本 1 次モードを使用する場合には、次式①、②

 $Y = -0.264X + 0.548 (X \le 0.81)$ ①

Y = -0.055X + 0.092 (X > 0.81)

で与えられる原序比とし、二次モードを使用する 場合には次式⑤④

 $Y = 0.186X^{2} - 0.3.27X + 1.05(X>0)$

Y = -X + a75 (a < X < a5)

で 与えられる 腰 厚 比 と した こ と を 特 彼 と す る 圧 電 薄 膜 複 合 振 動 子 。

3.条明の辞報な影明

本発明は、VHF、UHF 帯において厚み振動 を用いて使用できる高安定の高周波用圧電振動子 に関するものである。

一般に、高層波帯において使用される圧電振動子は薄板の厚み振動が用いられており、代表的なものとして水晶、圧電セラミックスの圧電板を用いた振動子が知られている。この振動子は、静板の平行平面研磨という機械加工を行って製造されているが、研磨加工では板厚を30~50 gm とするのが展界であり、高次モードを用いたとしても使用削波数はせいぜい 200MHz が展界であった。

そこで、最近、数百MHzの高周波帯において容量比の小さな圧電振動子を得る方法として、スペッタ法等により作成される圧電薄膜作成技術と異方性エッチング技術を用いた圧電薄膜後合振動子が提案されている。この振動子はシリコン基板上にシリコン、酸化物などの薄膜と圧電薄膜とを層

持開昭58-153412(2)

状に作成し、振動子として使用する部分の基板をエッチングによって酸去することにより、外縁部を基板によって支持させた構造のものである。

しかし、圧電薄膜はスペッタ法、 CVD 法などで形成されるが、代表的な圧電薄膜材料である ZnO、 CdS、 A1N 等は周波散温度係散が大きいために、S1 基板との組合わせだけでは温度安定度の高い圧電援動子を得ることはできない。

 の腰厚が ZnO の腰厚の約 2 分の 1 のときに基本 1 次モードの共振に関して零温度係数が得られることが知られている。

しかしながら、810x 膜は非常にもろいために製造中にクラックが入りやすく量酸する場合に大きな障害となり、また、得られた振動子の共振尖能度Qm も 500~2000程度であり、この構造では共振尖能度Qm の大きな振動子を得ることが能かしかった。

本発明は上記問題点を解消するもので、共振尖能度 Qm が大きく、かつ温度安定性に優れた圧電 種膜複合援動子を提供しようとするものである。

以下、本発明の実施例を図面によって詳細に説 明する。

第2図は、本発明の圧電振動子の構成を示すものである。すなわち、第2図において、表面が(100)面であるSI蓋板21上にSiO₁薄膜22を形成し、SiO₂ 薄膜22上に下部電循25、及び ZnO 圧電薄膜23、上部電極24を順に積層して形成し、振動部位に相当するSi 蓋板21の裏面にエッチン

グにより空孔26を設けたものである。

第2図において、Si 層が完全にはエッチとされているi 層が厚き電は、高端ーですることにより、ホウ素がドーブすることにより、ホウ素がドーブされたので、とにより、ホウ素をi 層はパイロカテコール 一 エチレンどこことができる。は KO社 などのエッチンを 高速度が運ぐが Si O ** に比べてエッチング 高速度が運が できる。 に比べてエッチング 高速度が運が できる。 に比べてエッチング 高速度が運が できる。 に比べてロウラック が入ることを 野童のが大きく、 製造中にクラック が入ることを いん 本質的に高速動 (hi gh Q) 材であることができる。

一方、弾性スチフネス C₂₂ の温度保敷の値が ZnO 、 Siが食、SiO₂ が正であることから、EnO の 膜厚 T₁ 、 SiO₂の膜厚 T₂ 、 Siの膜厚T₃ の膜厚比を遭 定することにより零温度係数を得ることができる。 また、接動子の容量比ァを小さくするという意味から基本 1 次モード及び 2 次モードを積極的に利用することは有効な方法である。

次に、具体的な実施例に従って詳細に説明する。 (実施例1)

特開昭59-153412(3)

他 A の 値について実験を行い、窓 返付近で写過度係 散となる 原厚比 T_1 / T_1 、 T_2 / T_1 の 関係とそのとき の容量比 T_3 / T_1 、 T_3 / T_1 の 関係とそのとき の容量比 $T_3 / T_1 = T$ とすると、ほぼ次の実験式で与え られることが明らかである。 即ち

 $X \le 0.81$ のとき Y = -0.264X + 0.548 ① X > 0.81 のとき Y = 0.055X + 0.092 ② このとき、 T_s / T_t が増大するとともに容量比 r も 増大していくが、 $T_s / T_t < 2.0$ では r < 1.00 が得ちれる。具体的な一例として $Z_0 O$ の腰厚 $T_t = 5.2$ μm 、 SiO_s の腰厚 $T_s = 3.9$ μm の振動子の特性について述べると、このとき共振阅读数 $S_s = 0.00$ を存む。また $S_s = 0.00$ を存む。また $S_s = 0.00$ を存む。また $S_s = 0.00$ できた。 $S_s = 0.00$ を存む。また $S_s = 0.00$ できた。 $S_s = 0.00$ できた。 $S_s = 0.00$ を存むに存ることができた。 $S_s = 0.00$ を存むに存ることができた。 $S_s = 0.00$ を存むに存ることができた。 $S_s = 0.00$ を存むに存ることができた。

同じく第2図に示した ZnO/SiO₄/8i 三層機成の圧電器膜復合援動子において、共振時において

1 波長共振を行う 2 次モードを用いた提動子の実施例についてのべる。提動子の作成は実施例 1 と全く同じ手準で行った。このとき、腰厚比 T_a/T_1 及び T_a/T_1 をベラメータとして種々の値について実験を行い、 室温付近で零温度係数となる腰厚比 T_a/T_1 と T_a/T_1 の関係とそのときの容量比r の値を求めた。それを第 4 図に示す。第 4 図から、零温度係数となる膜厚比は $T_a/T_1=Y$ 、 $T_a/T_1=X$ とすると、ほぼ次の実験式で与えられることが明らかである。即ち、

 $Y = 0.186 X^2 - 0.327 X + 1.05 \quad (X > 0)$ ③ このときの客量比 r と 膜厚比 T_s / T_1 と の関係を破額で示す。 $T_s / T_3 < 1.5$ において r < 60 が得られていることがわかる。一方、 2 次モードでは、実用的な容量比が得られかつ 室道近傍において零温度係数を有するもう一つの領域が X < 0.5 において存在することがわかった。即ち

0 < X < 0.5 において Y = -X + 0.75 ④ で表わされる一点観線に沿った領域である。このときの関係比 T_{3}/T_{1} と容量比 T_{3}/T_{1} と容量比 T_{3}/T_{1}

す。ァ<50が得られていることがわかる。

③式で安わされる価核に関する具体的な一例と して、 $Z_{m}O$ の膜厚 $T_{t}=5.4\,\mu m$ 、 $8iO_{s}$ の膜厚 $T_{s}=$ '5.1 μm 、8iの膜厚Τ;= 3.2 μm の擬動子の特性に ついて述べると、このとき、2次モードの共振局 波数 1 r = 7231 MHz、容量比 r = 2293、共振央机 Qm = 5300 を得た。また、-200~600 の温 皮範囲において共振周波数温度偏差 Δfr/fr = 80 ppm 以下の値が比較的容易に得られた。また、 ②式で変わされる仮換に関する具体的な一例とし. $T_1 = 5.7 \mu m$, $T_2 = 2.8 \mu m$, $T_3 = 1.4 \mu m$ θ # 動子の具体的な特性について述べると、このとき 2 次モードの共振周波数 fr=572.8 MHs、容量比 r= 217、共振尖能度 Qm = 2200を得た。またー 200~600の温度範囲において共振層波動温度 『傷差 △fr/fr = 100 ppm 以下の値が容易に得ち nt.

以上の本発明の振動子の試作結果、エッチング の家、クラックが入ってしまう事故は普無であり、 良好な特性を示す振動子を容易に得ることができ た。

尚、本発明の提動子において、分割電極を用いてフィルタ構成にすることも可能であり、また崩波数関製のため振動子の表面に絶縁物をスペッタすることももちろん可能であることは言うまでもかい。

したがって、本発明によれば、共振尖鋭度が大きく、しかも温度安定性に優れた振動子を容易に 得ることができ、工業的価値も多大である効果を 有しているものである。

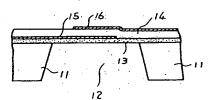
4.図面の簡単な説明

第1 図は従来の ZnO/SiO, 複合級動子, 第2 図は本発明の実施例を示す ZnO/SiO, /Si複合級動子、第3 図及び第4 図はそれぞれ基本モード、第2 次モードに関する零温度係数となる関単比とそのときの容量比の関係を示す図である。

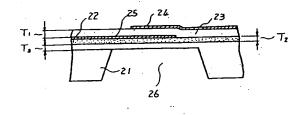
2 1 は 8 i 基板、2 2 は 8 i O , 膜、 2 3 は Zn O膜、 2 4, 2 5 は電板、 1 2, 2 6 は空孔を示す。

持開昭58-153412(4)

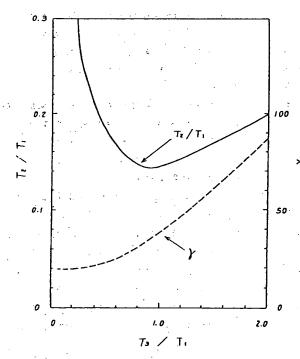
第1図



第 2 図







7

紙

